东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

（2026 年 11 月 12 日）

证券代码：688110　　证券简称：东芯股份

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研　☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访　☑ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会　☐ 路演活动 ☐ 现场参观　☐ 电话会议 ☐其他（策略会）
参与单位名称	通过线上方式参与公司2026年第三季度业绩说明会的投资者
活动时间	2026 年 11 月 12 日（周四）15:00 - 16:30
活动地点	上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
上市公司接待人员姓名	董事长：蒋学明 董事、总经理：谢莺霞 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 财务总监：孙馨 独立董事：关宁
投资者关系活动主要内容介绍	**1：公司对砺算科技的投资规划是否有调整，“存算联”布局后续节奏如何安排？** 答：尊敬的投资者，您好！公司始终以存储芯片为主业，围绕“存、算、联”一体化战略持续拓展相关布局，包括推进 Wi-Fi 7 无线通信芯片、存算联融合芯片研发项目，以及通过战略投资砺算科技布局高性能 GPU 领域。对砺算科技的相关投资安排，公司将结合战略规划、业务发展需要及市场情况统筹考虑，双方保持战略与技术沟通，持续探讨协同机会。目前，Wi-Fi 7 及存算联融合芯片研发项目均按照相关规划有序推进。公司也将持续关注符合战略方向的技术与产业机会，不断完善相关布局。后续进展请以公司公告为准。感谢您的关注。 **2：车规存储业务现阶段落地进展与明年目标？** 答：尊敬的投资者，您好！公司 NAND Flash、NOR Flash、MCP 多款车规产品已通过 AEC-Q100 验证，公司已通过 IATF 16949:2016 质量管理体系第三方符合性认证。现阶段，公司已完成国内多家整车

	厂白名单导入，并经海内外 Tier1 客户在多款车型实现规模量产，相关产品已形成实际收入，应用覆盖智慧座舱、电池 BMS 系统、激光雷达及机器视觉等场景。明年，公司将持续扩充车规产品料号，深化整车厂及海内外 Tier1 客户导入，稳步推进更多项目落地，努力推动车规存储业务收入占比提升。感谢您的关注。 **3：四季度利基存储的需求、价格及投片规划怎么看？** 答：尊敬的投资者，您好！从当前市场情况看，四季度利基存储需求总体保持稳健，工业、车载等市场需求相对稳定，AIoT 等新兴应用带来增量机会。海外原厂产能收缩使市场供给偏紧，对产品价格形成支撑，不同细分产品价格表现有所分化。投片方面，公司以订单和客户需求为基础，结合库存情况及市场供需变化，动态安排主要产品线的投片规模，以匹配客户交付和业务发展需要。感谢您的关注。 **4：公司已通过投资砺算科技布局 GPU，并启动“存算联”融合芯片研发。未来在完善端侧 AI 软件生态及行业应用方案方面，是否考虑通过参股外部技术企业或产业并购，进一步补充关键技术与商业化能力？** 答：尊敬的投资者，您好！公司以存储为核心，持续深化“存、算、联”一体化战略，通过对砺算科技的战略投资布局高性能 GPU 领域，并积极推进存算联融合芯片研发以及端侧 AI 软件生态与行业应用方案建设。公司将凭借对产业发展趋势的理解，结合战略规划、技术协同及商业化落地需要，积极关注符合公司战略方向的技术与产业机会，积极寻求能够补充关键技术与产业化能力的合适投资、并购或其他战略合作机会。同时，公司将持续推动与供应链上下游伙伴的紧密合作，通过多种方式加强软硬件协同，提升行业应用方案支撑能力，促进产业链协同创新，为公司长期可持续发展积蓄动能。如涉及应披露事项，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注。
日期	**2026年11月12日**